

Thermal Science and Engineering (TSE : 日本伝熱学会論文集) 投稿規程

- 論文内容： 熱科学・工学分野の論文で、以下の特色を有するものを対象とします。
 - (1) 独創性のあるオリジナル論文
 - (2) 未発表のプログラムの主要部分を掲載した数値解析論文
 - (3) 新計測法，データ処理手法を再現可能なように記載した論文
 - (4) 熱科学・工学に係わる論文で他の論文集では掲載され難い特異的な論文
 - (5) 生データを記載した有用な実験研究結果
 - (6) 良く整理された Review 論文
 - (7) その他，エディターが熱科学・工学分野の進展に寄与すると認めた論文
- 言語：日本語又は英語
- 投稿資格：特に制限を設けない。
- 掲載論文の種別と長さ
 - (1) 原著論文：著者の原著であって，一般への公開刊行物に掲載済みまたは投稿中でない論文。
但，本学会主催のシンポジウム等に発表した論文は，原著論文として投稿出来ます。また，本学会以外でも，配布の限定された国内外のシンポジウム等の論文集，紀要，広報誌等に掲載された論文に新たな結果や考察を付け加えた場合も，同じ扱いとします。
論文の長さは，最低2頁以上とし，最大頁は定めず，読者に充分内容が伝わるために必要と認められる頁数とします。
 - (2) ショートノート：原則として4頁以下で，速報的に研究成果を公表するもの。
 - (3) 一般論文・記事：論文に関する討論及びコメントや，研究に関する記事，すでに他の刊行物に掲載された論文等を必要に応じて掲載するもの。長さはとくに定めず，必要と認められる頁数とします。
- 著作権：原著論文の著作権は，本会に帰属させ，本会の著作権規程に従って取り扱います。ただし著者が将来自らの学術的著作物に用いる場合には，本会が制約を加えることは，原則としてありません(本会著作権規定をご参照下さい)。
また，本誌に投稿されるいずれの種別の論文・記事においても，著作権を他の学会や機関に委譲している部分については，著者の責任において，掲載許可を取得するものとします。
- 投稿形式および方法：
論文は MS-WORD により記述し，下記の(1)~(3)のいずれかによって，投稿して下さい。
 - (1) 原稿と投稿表紙を，査読と刷り上り配置の確認のために，原則として一旦 pdf ファイルの形式で，電子メールに添付して「9. 投稿先」に記載のチーフエディターにお送り下さい。
 - (2) 日本伝熱シンポジウム論文集からの投稿の場合は，シンポジウム論文集の様式によって執筆し，実行委員会の案内に従ってご提出下さい。
 - (3) あるいは，原稿のコピー3部と表紙1部をチーフエディターあてに郵送でお送り下さい。
いずれの場合も，掲載決定後最終的には，TSE の様式に従った原稿の MS-WORD ファイルおよび署名捺印した投稿表紙を，提出して頂きます。
投稿規程，投稿表紙，原稿書式(テンプレート)は，本学会のウェブサイト上でホーム→Journals→学会論文集，にあります。この形式による投稿が出来ない場合は，チーフエディターにご相談下さい。
- 論文掲載料： 無料。(ただし，抜き刷りとカラー料金は，下記参照)
- TSE 編集委員会
編集委員長(チーフエディター)：鈴木 雄二(東京大学)
編集委員(エディター)：
田部 豊(北海道大学)，丸田 薫(東北大学)，稲田 孝明(東京電機大学)，
松本 充弘(京都大学)，桑原 不二郎(静岡大学)，多田 幸生(金沢大学)，
岩井 裕(京都大学)，堀部 明彦(岡山大学)，藏田 耕作(九州大学)，
横峯 健彦(京都大学)，大川 富雄(電気通信大学)，宮崎 康次(九州工業大学)，
千足 昇平(東京大学)，保浦 知也(名古屋工業大学)
幹事：李 敏赫(東京大学)

9. 投稿先 :

チーフエディター 鈴木 雄二

〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻

e-mail : tse@mesl.t.u-tokyo.ac.jp TEL&FAX 03-5841-6411

10. カラーページ印刷費 :

(1)カラーが1～2ページの時 40,000 円

(2)カラーが3～4ページの時 60,000 円

(3)カラーが5～8ページの時 70,000 円

(9ページ以上は, その都度設定する.)

(カラー印刷は, グラフの線種を色分けするような場合は避け, 論文内容を表現する上で十分に有効な場合に限ることとします.)

上記料金は, 2009年9月投稿受付論文から適用します.

11. 別刷り料金 :

(1)モノクロのみの時 8,000 円/50部 15,000 円/100部

(2)カラーを含む時 12,000 円/50部 20,000 円/100部

(別刷りは, 掲載決定後印刷前にご注文下さい.)

上記料金は, 2009年9月投稿受付論文から適用します.

以上

Thermal Science and Engineering (TSE: Transaction of HTSJ) Submission Guidelines

1. Type of paper: An article with either one (or more) of the following category(-ies) in the field of thermal science and engineering
 - (1) Technically original research paper
 - (2) Technically original document of numerical calculation consisting of the major part of unpublished source code
 - (3) Technically original document of new measurement or data processing technique with its details to reproduce the results
 - (4) Technically original research paper on thermal science and engineering in general that may be unique enough to be accepted for publication in other journals
 - (5) Technically original document of valuable experimental research results with law experimental data
 - (6) Well-organized review paper
 - (7) Other type of research paper or document that the editor acknowledges the contribution to the progress of thermal science and engineering
2. Language: Japanese or English
3. Authorship requirement: No restrictions
4. Categories and length of the article:
 - (1) Research paper: Technically original research paper or document of the author(s) that has neither been published nor submitted to publicly accessible journal or publication.

Research papers presented at symposiums and other meetings of HTSJ (Heat Transfer Society of Japan)'s can be submitted as a Research paper. Also, a research paper published in other publication, such as, the proceedings of symposium or other meeting except for HTSJ's, proceedings of university or research institution, newsletter, and relevant publication, with limited distribution and public access can be considered in the same manner if the paper is amended or modified by adding new research results or discussions.

Length of the paper must be prepared so as to sufficiently inform the contents to the readers. It is not shorter than 2 pages, but is not limited with maximum page number.
 - (2) Short note: Less than or equal to 4 pages in general in order to publish the preliminary and quick report of research result.
 - (3) General paper/article: Other paper or article in general, such as, discussions or comments on other article, article on research activity in general, or paper that has already been published in other journals or etc. if it is submitted in legally appropriate manner. General paper/article has no length limitation.
5. Copyright: The copyright of technically original paper or article shall be transferred to HTSJ, and subject to its copyright guideline. HTSJ in principle shall not prevent from the author(s) to use in future the contents of the paper or article in his/her own academic publications. (Please refer to the copyright guideline of HTSJ's.)

The author(s) must get permission prior to the submission to TSE of the use of any part of the paper or article of which the copyright had been transferred to other organization(s), such as academic society(-ies) or publisher(s), from the organization(s).
6. Submission: The article shall be prepared in MS-WORD format and be submitted through either one of the followings:
 - (1) Convert both the manuscript and the Submission Coversheet into pdf format in order to review and to confirm the printing format, and then send it to the Editor in Chief in "9. Submission address."
 - (2) Submission from the proceedings of the Symposium (annual National Heat Transfer Symposium of Japan, organized by HTSJ) shall be prepared by following the Symposium's proceedings format, and the author(s) is advised to submit to TSE according to the guidance of Symposium's executive committee.
 - (3) Send hard copy of manuscript (three copies) and the Submission Coversheet (one copy) to the Editor in Chief by mail.

Please note that an electronic version of MS-WORD formatted manuscript and the signed copy of Submission Coversheet shall be submitted by the author(s) if the paper is accepted for publication.

Submission Guidelines, Paper Format and the Manuscript Template can be found on HTSJ's website (Home -> Journals -> Transactions of HTSJ "Thermal Science and Engineering".) Please contact the Editor in Chief if the author has any problem in submitting the manuscript in the above format.
7. Paper publication fee: Free (Please see the pricings for the reprints and color page printings.)

8. TSE Editorial Committee

Committee Chair (Editor in Chief): Yuji Suzuki (The University of Tokyo)

Committee Members (Editors): Yutaka Tabe (Hokkaido University), Kaoru Maruta (Tohoku University), Takaaki Inada (Tokyo Denki University), Mitsuhiro Matsumoto (Kyoto University), Fujio Kuwahara (Shizuoka University), Yukio Tada (Kanazawa University), Shoji Tsushima (Osaka University), Akihiko Horibe (Okayama University), Kosaku Kurata (Kyushu University), Takehiko Yokomine (Kyoto University), Tomio Okawa (University of Electro-Communications), Koji Miyazaki (Kyushu Institute of Technology), Shohei Chiashi (The University of Tokyo), Tomoya Houra (Nagoya Institute of Technology)

Secretary General: Minhyeok Lee (The University of Tokyo)

9. Submission address

Yuji Suzuki, Editor in Chief (The University of Tokyo)

Dept. of Mechanical Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656

e-mail : tse@mesl.t.u-tokyo.ac.jp TEL&FAX 03-5841-6411

10. Color page printing fee

(1) 1 – 2 pages: JPY40,000-

(2) 3 – 4 pages: JPY60,000-

(3) 5 – 8 pages: JPY70,000-

Contact HTSJ for color page printing fee of over 9 pages.

Color printing shall be used so as to effectively express the contents of the paper and not be intended to the use, such as to color-coding the data in a graph.

Above pricing will be effective beginning from the submission acceptance in September 2009.

11. Reprint fee

(1) Black and white pages only: JPY8,000/50 reprints JPY15,000/100 reprints

(2) Including color printing pages: JPY12,000/50 reprints JPY20,000/100 reprints

Please order the reprints after the acceptance notice prior to the publication printing process.

Above pricing will be effective beginning from the submission acceptance in September 2009.